

金型分科会 総会および第44回セミナー

「表面改質技術とその応用」

日時：平成30年 5月 30日(水) 14:00～17:00
会場：芝浦工業大学 芝浦キャンパス 8階802教室
[〒108-8548 東京都港区芝浦3-9-14
電話03-6722-2560(代表)]
<http://www.shibaura-it.ac.jp/access/shibaura.html>
交通：JR山手線・京浜東北線 田町駅から徒歩約3分
都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅から徒歩約5分

主催：日本塑性加工学会 金型分科会
内容：
1. 総会 (14:00～14:45)
2. 第44回セミナー (15:00～17:00)
司会：東京都立産業技術研究センター 玉置 賢次君
1) 挨拶 金型分科会主査
2) 金型表面 / 材料凝着へのHSAB則の適用の試み (15:00～16:00)
元湘南工科大学 片岡 征二君
3) モールドプレス金型の低温プラズマ窒化とその応用 (16:00～17:00)
芝浦工業大学 相澤 龍彦君

なお、セミナー終了後懇親会(17:15～19:00)を予定。場所は、会場周辺で行います。

定員：40名
参加費：金型分科会 : 無料
学生会員 : 無料
日本塑性加工学会会員 : 3,000円
一般 : 6,000円

懇親会費：3,000円(参加希望者)

申込方法：「金型分科会第44回セミナー申込み」と題記し、(1)氏名、(2)勤務先・所属、(3)通信先(所在地、電話番号、FAX番号、E-mail)、(4)会員資格(日本塑性加工学会会員(正会員、名誉会員、学生会員、賛助会員)および所属分科会)、(5)懇親会参加有無、を明記のうえ、5月23日までにE-mailにて下記までお申し込みください。参加費および懇親会費は、当日会場受付にてお支払いください。

申込先：金型分科会幹事 玉置 賢次 宛
東京都立産業技術研究センター
電話：03-3733-6233
E-mail：tamaoki.kenji@iri-tokyo.jp